

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
अभियांत्रिकी कार्यालय
राजा भोज विमानपत्तन, भोपाल

अंतरकार्यालयीन टिप्पणी

संदर्भ:- भा.वि.प्रा./भोपाल/स.म.प्र.(अभि.वि.)-1/2021-22

दिनांक:09.08.2021

विषय:- ई-निविदा(Envelop-II) खोलने बाबत ।

कार्य का नाम: Special repairs to existing 33 K.V. HT panel consisting of 5 nos.
VCB panels (02 nos. Incomer and 03 nos. out going panels) &
D G Set Synchronization Panel at Bhopal Airport.
(Tender ID- 2021_AAI_79605_2)

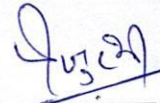
निविदा खोलने की तारीख(कवर-II) : 09/08/2021 AT 1130 HRS

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य की वित्तीय बिड निविदा (कवर-II) दिनांक 09.08.2021 को 1130 बजे अधोहस्ताक्षरी की कार्यालय में खोली जायेगी।

निविदा खोलने हेतु गठित समिति के सदस्य निम्नानुसार है :

क्र.	नाम एवं पदनाम	निविदा कवर खोलने हेतु
1.	श्री ददन सिंह, स.म.प्र.(अभि.वि.)	कवर - II खोलने हेतु
2.	श्री पवन चौहान, वरि.प्रबंधक (वित्त)	कवर - II खोलने हेतु

अतः आपसे अनुरोध है कि स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत अधिकारी को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजने का कष्ट करें ताकि निविदा सही समय पर खोली जा सके।


सहायक महाप्रबंधक (अभि.वि.)-I

प्रति,

- सहायक महाप्रबंधक (अभि. वि.)-II
भाविप्रा, राजा भोज विमानपत्तन,
भोपाल
- वरि.प्रबंधक (वित्त)
भाविप्रा, राजा भोज विमानपत्तन,
भोपाल


सहायक महाप्रबंधक (अभि.वि.)-I